

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號16樓
聯絡人：李均 助理研究員
電話：(02)2737-7049
傳真：
電子信箱：pdl@most.gov.tw

受文者：真理大學

發文日期：中華民國108年9月4日
發文字號：科部工字第1080060183號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：「結構防震、耐震及減震技術之研究」計畫徵求書
(108E0P000215_108D2025180-01.pdf)

主旨：本部109年度兩岸科技合作研究「結構防震、耐震及減震技術之研究」計畫，自即日起受理申請，請查照轉知。

說明：

一、旨揭計畫自即日起受理申請，請於108年12月2日(星期一)前函送本部，逾期恕不受理。

二、研究重點項目如下：

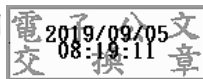
- (一)既有中高層建築抗震評估與加固技術；
- (二)近斷層作用下減隔震結構抗震設計技術；
- (三)基於韌性的減隔震結構抗震評估技術；
- (四)面向功能可恢復的非結構構件抗震設計與評估技術；
- (五)超大地震下的高層建築倒塌試驗和模擬技術；
- (六)近斷層地震下結構和非結構抗震混合試驗技術。

三、計畫申請以3年期之「個別型」計畫為限，未依公告徵求項目及規定提出申請者，不予受理；僅單方提出計畫申請書、文件不全或不符規定者，亦不受理。

四、計畫徵求書內容及相關規定，詳如附件。

正本：專題研究計畫受補助單位（共308單位）

副本：本部綜合規劃司、科教國合司、資訊處、工程司



部長陳良基

裝

訂

線

